

**지방대학활성화사업단 반도체 분야
비교과 프로그램 후기 공모전 참가 신청서**

신청자	성명			학번		학년	
	소속 학부(과)						
	연락처	휴대폰					
		E-mail					
참여 프로그램명 (해당 프로그램 ☑ 표기 중복 표기 불가)		<input type="checkbox"/> 반도체 공정 중 진공 플라즈마 광 진단 원리와 응용 특강 <input type="checkbox"/> 반도체 배선 공정을 위한 박막증착 공정 특강 <input type="checkbox"/> 반도체 배선 공정 및 Copper 배선 공정에 대한 소개 <input type="checkbox"/> 2024년 1학기 반도체 이론 및 공정 실습 <input type="checkbox"/> 차세대 모빌리티 반도체 공정 인재 양성 캠프 <input type="checkbox"/> 차세대 모빌리티 반도체 공정 발표 경진 대회 <input type="checkbox"/> 반도체 분야 첨단기자재 운용 프로그램 <input type="checkbox"/> 반도체 분야 취창업 동아리 활동					
참가자 서명		2024. 08. .					(인)

개인정보의 제공·활용 동의서

본인은 본교 지방대학활성화사업단 주관 반도체 분야 비교과 프로그램 후기 공모전을 참여 및 수상을 위한 개인정보를 활용할 필요가 있다는 것을 이해하고 있으며, 이를 위해 개인 정보 보호법에 따라 보호되고 있는 본인에 관한 각종 정보 자료를 영남대학교에 제공하는 데 동의합니다.

< 개인정보의 제공·활용 >
① 수집 · 이용 목적
가. 시상금 지급을 위해 성명, 소속, 학번, 연락처, 통장 은행명 및 통장 계좌 번호 (영남대학교 URP 등록 통장), 이메일 주소, 주민등록번호, 서명
나. 영남대학교 유토피아 프로그램 포인트 적립을 위해 개인정보인 성명, 소속, 서명, 연락처, 이메일 주소를 제공해야 함.
다. 영남대학교 유토피아 프로그램 참가 이력 조회에 대한 동의
② 수집 · 이용하려는 개인 정보의 항목
1. 본인은 영남대학교가 본인의 개인 정보를 동의서가 작성된 때부터 수집 · 이용 목적이 종료되는 때(참여 제한의 경우는 5년)까지 보유하는 데 동의합니다.
2. 본인은 제1항의 정보를 비롯하여 시상금 지급 및 유토피아 프로그램 과정에서 추가적으로 제공되는 참여 제한 정보 등 관련 법령 및 국가 연구 개발 사업 관련 규정에 따라 각종 중앙행정기관의 장이나 관계 기관에 제공하는 것을 동의합니다.
3. 본인은 위의 개인 정보의 수집을 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부하면 수료증 발급 명단에서 제외되거나 향후 본 사업단 주관 프로그램 선정 과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다.

또한, 본인이 서명하거나 날인한 동의서의 복사본은 심사·평가협약에 필요한 다양한 자료 수집의 편의를 위해서 원본과 동일하게 유효하다는 것을 인정합니다.

☐ 개인정보 제공 활용 목적

반도체 분야 비교과 프로그램 후기 공모전 참여

☐ 개인정보

성명	소속 (학부(과))	학번	연락처
URP 등록 통장 정보 제공 동의	이메일 주소	주민등록번호	서명
(O, X)			

※ 참가생의 성명, 소속, 학번, URP 등록 통장 정보 제공 동의, 연락처, 이메일 주소, 주민등록번호, 서명 모두 필수 사항임.

※ '서명' 란에는 본인이 직접 서명하여야 함.

※ 제출 시에는 작성된 서류를 스캔하여 업로드함.

정보 보유 기관장 귀하